PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-232492

(43)Date of publication of application: 02.09.1998

(51)Int.CI.

G03F 7/022 B01F 3/08 G03F 7/004 G03F 7/023 H01L 21/027

(21)Application number: 09-034144

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

18.02.1997

(72)Inventor:

NIITOME SATOSHI ICHIKAWA KOJI

(54) MANUFACTURE OF RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance precision in feeding a novolak resin and a quinonediazido derivative photosensitive agent to prepare the resist composition and to elevate the dimensional precision of the resist pattern to be obtained from this composition.

SOLUTION: The photoresist composition is manufactured by preparing the organic solvent solution of the quinonediazido derivative photosensitive agent and mixing it with the novolak resin. An alkali-soluble low molecular weight phenol resin may be added to this composition and it is preferred to add to it in the form of an organic solvent solution and it is preferred to add the novolak resin in the form of an organic solvent solution.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3436045

[Date of registration]

06.06.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-232492

(43)公開日 平成10年(1998)9月2日

(51) Int.Cl.º	識別記号	FI
G03F 7/022		G 0 3 F 7/022
B01F 3/08		B 0 1 F 3/08 Z
G03F 7/004	501	G03F 7/004 501
7/023	5 1 1	7/023 5 1 1
H01L 21/027		H01L 21/30 502R
		審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)
(21) 出願番号	特顏平9-34144	(71) 出額人 000002093
		住友化学工業株式会社
(22) 出願日 1	平成9年(1997)2月18日	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者 新留 訓
		大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
		友化学工業株式会社内
		(72)発明者 市川 幸司
		大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
		友化学工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 久保山 隆 (外1名)

(54)【発明の名称】 レジスト組成物の製造方法

(57)【要約】

【課題】 ノボラック樹脂とキノンジアジド系感光剤を含有するレジスト組成物を製造するにあたり、材料の仕込み精度を向上させ、もってその組成物から得られるレジストパターンの寸法精度をも向上させる。

【解決手段】 キノンジアジド系感光剤を有機溶剤の溶液の形で用意し、これをノボラック樹脂と混合することにより、レジスト組成物を製造する。この組成物は、アルカリ可溶性の低分子量フェノール系添加剤を含有することができるが、このフェノール系添加剤も有機溶剤の溶液の形で用意するのが好ましく、またノボラック樹脂も有機溶剤の溶液の形で用意するのが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノボラック樹脂およびキノンジアジド系感 光剤を溶剤に溶解してなるレジスト組成物を製造する方 法であって、該キノンジアジド系感光剤を有機溶剤の溶 液の形で用意し、これをノボラック樹脂と混合すること。 を特徴とする、レジスト組成物の製造方法。

【請求項2】 該レジスト組成物がさらにアルカリ可溶性 の低分子量フェノール系添加剤を含有し、そして該フェ ノール系添加剤も有機溶剤の溶液の形で用意し、他の成 分と混合する請求項1記載の方法。

【請求項3】該ノボラック樹脂も有機溶剤の溶液の形で 用意する請求項1または2記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として近紫外線 や遠紫外線による半導体の微細加工などに用いられるポ ジ型フォトレジスト組成物の製造方法に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】一般に、フェノール性水酸基を有する化 20 合物をキノンジアジドスルホン酸エステル化し、そのエ ステルを感光剤として含有するレジスト組成物からレジ スト膜を形成して、半導体の微細加工に用いることは公 知である。すなわち、キノンジアジド基を有する感光剤 とノボラック樹脂を含有する組成物は、300~500 nmの光照射により感光剤のキノンジアジド基が分解して カルボキシル基を生じ、アルカリ不溶の状態からアルカ リ可溶の状態になることを利用して、この組成物はポジ 型レジストとして用いられる。このポジ型レジストは、 ネガ型レジストに比べて解像力に優れるという特徴を有 30 することから、半導体用の各種集積回路の製作に利用さ れている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ポジ型フォトレジスト は通常、その材料、特にキノンジアジド系の感光剤を粉 体の形で仕込むことにより調製されている。このため、 材料の仕込み精度 (レジスト中の各材料の含有量の目標 値ないし標準値に対し、実測値が隔たっている割合)が ±0.5%程度となり、その変動に伴って、レジストパタ

ーンの寸法等にばらつきを生じることがある。そこで、 これらの問題の解決、すなわち、寸法精度の向上や仕込 み精度の向上が望まれていた。

【0004】本発明の目的は、前記従来技術の問題点を 解決して、ポジ型フォトレジストの原料仕込み精度を向 上させ、これによって寸法精度を向上させ、集積回路の 作製に適したレジスト組成物を製造することにある。

【0005】本発明者らは鋭意研究を行った結果、レジ スト組成物を製造するにあたり、材料を溶液の形で仕込 むことにより、材料の仕込み精度を向上させることがで き、これによって寸法振れ等の性能悪化も防止できるこ とを見出し、本発明を完成した。

[0006]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、キノ ンジアジド系感光剤を有機溶剤の溶液の形で用意し、こ れをノボラック樹脂と混合することにより、レジスト組 成物を製造する方法を提供するものである。ポジ型フォ トレジスト組成物は、ノボラック樹脂およびキノンジア ジド系感光剤に加えて、さらにアルカリ可溶性の低分子 **量フェノール系添加剤を含有することがあるが、このフ** エノール系添加剤も有機溶剤の溶液の形で用意し、仕込 むのが好ましい。またノボラック樹脂も、有機溶剤の溶 液の形で用意し、仕込むのが一層好ましい。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明により製造されるレジスト 組成物は、ノボラック樹脂およびキノンジアジド系感光 剤を含有するが、これら各成分の種類は特に限定され ず、レジスト分野で通常用いられるものであることがで きる。

【0008】キノンジアジド系感光剤は通常、フェノー ル性水酸基を有する化合物とキノンジアジドスルホニル ハライドとの縮合反応によって製造される。縮合反応の 原料となるフェノール性水酸基を有する化合物は、分子 内にフェノール性水酸基を少なくとも1個有するもので あることができ、特にフェノール性水酸基を少なくとも 2個有するものが好ましい。フェノール性水酸基を有す る化合物としては、例えば、次式 (I) ~ (IV) で示さ れるものなどが挙げられる。

[0009] $R^{1} = \frac{R^{15}}{R^{11}} R^{12} R^{17}$ \R⁶ R⁷ \mathbb{R}^2 R⁸ (I)

【0010】式中、mは0~4の数を表し、 RI、R 2 \sim R^{3} \sim R^{4} \sim R^{5} \sim R^{6} \sim R^{7} \sim R^{8} \sim R^{9} \sim R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} および R^{14} のうちの一つ(ただ し、m=0のときは、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} のうちの一つ) は水 酸基を、残りは互いに独立に、水素、水酸基、ハロゲ

ン、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アリー ル、アラルキル、アルコキシ、アミノ、モノアルキルア ミノ、ジアルキルアミノ、アルキルカルボニルアミノ、 アルキルカルバモイル、アリールカルバモイル、アルキ ルスルファモイル、アリールスルファモイル、カルボキ 50 シル、シアノ、ニトロ、ホルミル、アルキルカルボニ

ル、アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニルまたはアルキルカルボニルオキシを表し、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} および R^{18} は互いに独立に、水素、水酸基、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アリール、アラルキルまたはアルコキシを表す:

[0011]

【0012】式中、R²¹、R²²、R²³、R²⁴、R²⁵、R
26、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³⁰、R³¹、R³²、R³³、R³⁴
およびR³⁵のうちの一つは水酸基を、残りは互いに独立
に、水素、水酸基、ハロゲン、アルキル、シクロアルキ
ル、アルケニル、アリール、アラルキル、アルコキシ、
アミノ、モノアルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アル
キルカルボニルアミノ、アルキルカルバモイル、アリー
ルカルバモイル、アルキルスルファモイル、アリールス
ルファモイル、カルボキシル、シアノ、ニトロ、ホルミ
ル、アルキルカルボニル、アルコキシカルボニル、アリ
ールオキシカルボニルまたはアルキルカルボニルオキシ
を表し、R³⁶は水素、水酸基、アルキル、シクロアルキ
ル、アルケニル、アリール、アラルキルまたはアルコキシを表す;

[0013]

【0014】式中、R⁴¹、R⁴²、R⁴³、R⁴⁴、R⁴⁵、R
46、R⁴⁷、R⁴⁸およびR⁴⁹は互いに独立に、 水素、水 酸基、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケニ ル、アリール、アラルキル、アルコキシ、アミノ、モノ アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アルキルカルボニ ルアミノ、アルキルカルバモイル、アリールカルバモイ ル、アルキルスルファモイル、アリールスルファモイ ル、カルボキシル、 シアノ、ニトロ、ホルミル、アル キルカルボニル、アルコキシカルボニル、アリールオキ シカルボニルまたはアルキルカルボニルオキシを表す; 【0015】

[0016] 式中、R⁵¹、R⁵²、R⁵³、R⁵⁴、R⁵⁵、R ⁵⁶ およびR⁵⁷ のうち二つは水酸基を、残りは互いに独立 に、水素、水酸基、ハロゲン、アルキル、シクロアルキ ル、アルケニル、アリール、アラルキル、アルコキシ、 アミノ、モノアルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アル キルカルボニルアミノ、アルキルカルバモイル、アリー ルカルバモイル、アルキルスルファモイル、アリールス ルファモイル、カルボキシル、シアノ、ニトロ、 ホル ミル、アルキルカルボニル、アルコキシカルボニル、ア 10 リールオキシカルボニルまたはアルキルカルボニルオキ シを表し、R 58 およびR 59 の一方は水酸基を、他方は水 素、水酸基または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキルを表し、 R^{60} およびR⁶¹ の一方は、アルキル、アルケニル、シクロア ルキルまたはアリールを表し、R⁶⁰ およびR⁶¹ の他方、 R⁶²、R⁶³ならびにR⁶⁴は互いに独立に、水素、アルキ ル、シクロアルキル、アルケニル、アリール、アラルキ ル、アルコキシ、アミノ、モノアルキルアミノ、ジアル キルアミノ、アルキルカルボニルアミノ、アルキルカル バモイル、アリールカルバモイル、アルキルスルファモ イル、アリールスルファモイル、カルボキシル、シア ノ、ニトロ、アルキルカルボニル、アルコキシカルボニ ル、アリールオキシカルボニルまたはアルキルカルボニ ルオキシを表すか、または、R⁶⁰とR⁶¹が一緒になり、 そしてR⁶² とR⁶³ が一緒になって、それぞれが結合する 炭素原子とともに炭素数 5~8のシクロアルカン環を形 成する。

4

【0017】上記式 (I) ~ (IV) において、ハロゲン は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などであることがで き、炭素数の指定されていないアルキル (アルキルカル 30 ボニルなど、アルキルがさらに他の基に結合する場合を 含む) およびアルコキシ (アルコキシカルボニルなど、 アルコキシがさらに他の基に結合する場合を含む)は、 炭素数1~10程度であることができ、シクロアルキル は炭素数5~8程度であることができ、そしてアルケニ ルは炭素数2~10程度であることができる。アリール (アリールカルバモイルなど、アリールがさらに他の基 に結合する場合を含む)は、典型的にはフェニルまたは ナフチルであり、これらは水酸基または炭素数1~4程 度のアルキルで置換されていてもよく、そしてアラルキ 40 ルは、典型的には、ベンジルやフェネチル、ナフチルメ チル、ナフチルエチルなどであり、これらの芳香環も水 酸基または炭素数 1 ~ 4 程度のアルキルで置換されてい てもよい。

【0018】式(I) に含まれる化合物としては、例えば次のようなものが挙げられる。

[0019] 4-(2, 3, 4-1) 4-1

【0020】2,6ービス(2ーヒドロキシー5ーメチルベンジル)ー4ーメチルフェノール、2,6ービス(4ーヒドロキシー3,5ーまたはー2,5ージメチルベンジル)ー4ーメチルフェノール、2,6ービス(2ーヒドロキシー3,5ージメチルベンジル)ー4ーメチルフェノール、2,6ービス(2,4ージヒドロキシベンジル)ー4ーメチルフェノール、2,6ービス(2,3,4ートリヒドロキシベンジル)ー4ーメチルフェノール、1,3ージヒドロキシー4,6ービス[1-(4 20ーまたは3ーヒドロキシフェニル)ー1ーメチルエチル】ベンゼン、1,3ージヒドロキシー2ーメチルー4,6ービス[1-(4ーまたは3ーヒドロキシフェニル)ー1ーメチルエチル】ベンゼン、1,3ージヒドロキシー2ーメチルー4,6ービス[1-(4ーまたは3ーヒドロキシフェニル)ー1ーメチルエチル】ベンゼン、

[0021] 4, 4' ーメチレンビス [2- (4-ヒド ロキシベンジル)-3,6-ジメチルフェノール]、 4, 4' - x + y + y + y + z = (4 - y + y + y + z) - 2,5-または-3, 5-ジメチルベンジル) -3, 6-ジ メチルフェノール]、4,4'ーメチレンビス[2-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)-3, 6-ジメ チルフェノール]、2, 2' -メチレンビス [6- (4 ーヒドロキシー3ーメチルベンジル) -4-メチルフェ ノール] 、4,4′ ーメチレンビス [2-(4-ヒドロ キシー3-または-2-メチルベンジル)-3,6-ジ メチルフェノール〕、4,4′ーメチレンビス〔2ー (2, 4-ジヒドロキシベンジル) -3, 6-ジメチル フェノール)、4,4'ーメチレンビス[2-(4-ヒ ドロキシー3ーまたは-2-メチルベンジル) -6-メ チルフェノール]、4, 4'-メチレンビス [2- (4 ーヒドロキシベンジル) - 6-メチルフェノール]、 4, 4' -メチレンビス [2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル) -6-メチルフェノール]、4,4' ーメチレンビス 〔2ー(4ーヒドロキシー2,5ーまた は-3,5-ジメチルベンジル)-6-メチルフェノー ル)、1-[1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) エチル】-4- [1-(4-ヒドロキシフェニル)-1 ーメチルエチル] ベンゼン、

ル、2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3- (4-ヒドロ キシー3-または-2-メチルベンジル)-2,5-ジ メチルベンジル] - 4 - メチルフェノール、2, 6 - ビ ス〔4ーヒドロキシー3ー(4ーヒドロキシー2, 6ー ジメチルベンジル)-2,5-ジメチルベンジル]-4 ーメチルフェノール、2,6-ビス [4-ヒドロキシー 3-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-2, 5-ジメチルベンジル) - 4 - メチルフェノール、2, 6 -ビス〔4-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシベンジ ル) -2, 5-ジメチルベンジル) -4-メチルフェノ ール、2,6ービス[4ーヒドロキシー3ー(2ーヒド ロキシー4, 5ージメチルベンジル) -2, 5ージメチ ルベンジル〕-4-メチルフェノール、1,4-ビス [1-{4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシベンジ ル) -5-メチルフェニル} -1-メチルエチル] ベン ゼン、1, 4ービス〔1ー〔4ーヒドロキシー3一〔2 ーヒドロキシー5ーメチルベンジル)フェニル}ー1ー メチルエチル] ベンゼン、4, 4′-メチレンビス [2 ー (4-ヒドロキシー3-(2,4-ジヒドロキシベン ジル) -5-メチルベンジル) -3, 6-ジメチルフェ ノール)など。

6

【0023】式(II)に含まれる化合物としては、例えば次のようなものが挙げられる。

【0024】4,4′,4″ートリヒドロキシトリフェ ニルメタン、3, 4', 4"-トリヒドロキシトリフェ ニルメタン、3", 4, 4', 4"ーテトラヒドロキシ -3, 3', 5, 5'-テトラメチルトリフェニルメタ ン、2", 3", 4, 4', 4"ーペンタヒドロキシー 3, 3′, 5, 5′ーテトラメチルトリフェニルメタ ン、2", 4, 4'ートリヒドロキシー2, 2', 5, 5′ーテトラメチルトリフェニルメタン、2, 2′, 2"-トリヒドロキシー4, 4', 5, 5'ーテトラメ チルトリフェニルメタン、5, 5′ ージーtーブチルー 3", 4, 4', 4"ーテトラヒドロキシー2, 2'ー ジメチルトリフェニルメタン、5,5'ージーtーブチ ルー3", 4, 4', 4"-テトラヒドロキシー2, 2'ージメトキシトリフェニルメタン、5,5'ージシ クロヘキシル-3″, 4, 4′, 4″-テトラヒドロキシ -2, 2' -ジメチルトリフェニルメタン、5, 5' -40 ジイソプロピルー3", 4, 4', 4"ーテトラヒドロ キシー2, 2'ージメチルトリフェニルメタン、5, 5′ - ジシクロヘキシル- 3″, 4, 4′, 4″-テトラ ヒドロキシー2、2′ージメトキシトリフェニルメタ ン、5, 5' -ジイソプロビル-3'', 4, 4', 4''ーテトラヒドロキシー 2, 2' ージメトキシトリフェニ ルメタン、5,5'ージシクロヘキシル-2",4. 4', 5"-テトラヒドロキシー2, 2'ージメチルト リフェニルメタン、5,5'ージイソプロピルー2" 4, 4', 5" ーテトラヒドロキシー 2, 2' ージメチ

2", 4, 4', 5"-テトラヒドロキシー2, 2'-ジメトキシトリフェニルメタン、5,5′ージイソプロ ピルー2", 4, 4', 5"ーテトラヒドロキシー2, 2'ージメトキシトリフェニルメタン、2", 4, 4' -、3", 4, 4' -または4, 4', 4"-トリヒド ロキシー3, 3', 5, 5'ーテトラメチルトリフェニ ルメタン、4, 4', 4"ートリヒドロキシー3"ーメ トキシー3, 3′, 5, 5′ーテトラメチルトリフェニ ルメタン、5, 5′ージシクロヘキシルー2″, 4, ルメタン、5, 5' ージイソプロピルー2", 4, 4' ートリヒドロキシー2, 2′ージメチルトリフェニルメ タン、4、4′、4″ートリヒドロキシー3ーメトキシ トリフェニルメタンなど。

【0025】式(III) に含まれる化合物としては、例え ば次のようなものが挙げられる。

【0026】2、4-ジヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 4ートリヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 5ート 20 リヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 3' ートリヒド ロキシベンゾフェノン、2, 3, 4'ートリヒドロキシ ベンゾフェノン、2, 3', 4-トリヒドロキシベンゾ フェノン、2, 3', 5ートリヒドロキシベンゾフェノ ン、2, 4, 4' ートリヒドロキシベンゾフェノン、 2, 4', 5-3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、3, 3', 4 ートリヒドロキシベンゾフェノン、3,4,4'-トリ ヒドロキシベンゾフェノン、2,4,4'ートリヒドロ キシー3ーメチルベンゾフェノン、2,3,31,41 ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4, 4' ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2,2', 3, 4-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 2', 5, 5' - \mathcal{F} + \mathcal{F} + 2, 3', 4', 5-テトラヒドロキシベンゾフェノ ン、2, 3', 5, 5' ーテトラヒドロキシベンゾフェ ノン、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシ-3, 3'-ジメチルベンゾフェノン、2,2',3,4, 4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2,2', 3, 4, 5'ーペンタヒドロキシベンゾフェノン、2, ン、2,3,3',4,5'-ペンタヒドロキシベンゾ フェノン、2, 3, 3', 4, 4', 5'ーヘキサヒド ロキシベンゾフェノン、2, 2', 3, 3', 4, 5' ーヘキサヒドロキシベンゾフェノンなど。

【0027】式 (IV) に含まれる化合物としては、例え ば次のようなものが挙げられる。

ートリヒドロキシフラバン、2,4,4ートリメチルー 2', 3', 4', 7, 8-ペンタヒドロキシフラバ ン、2,3',4,4,8-ペンタメチルー2', 2', 3', 4', 4' a, 9' a-\+\times\times 6'-ヒドロキシスピロ[シクロヘキサン-1, 9'-キサンテン] - 4′ a - イル) レゾルシノール、4 -(1', 2', 3', 4', 4' a, 9' a-\+\t ドロー6′ーヒドロキシー5′ーメチルスピロ「シクロ ヘキサン-1, 9'-キサンテン] -4' a -イル) -2 -メチルレゾルシノール、4 - (1', 2', 3', 3' a, 9', 9' a - ヘキサヒドロー 6' ーヒドロキ シスピロ [シクロペンタン-1,9'ーシクロペンタ[b] クロメン] - 3' a-イル) レゾルシノールなど。

【0029】このようなフェノール性水酸基を有する化 合物が、キノンジアジドスルホニルハライドとの縮合反 応によりエステル化され、感光剤となる。ここで用いる キノンジアジドスルホニルハライドは通常、oーキノン ジアジドスルホニルハライドであり、例えば、1, 2-ナフトキノンジアジドー4ーまたは-5-スルホニルハ ライド、1, 2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホニ ルハライドなどが挙げられる。

【0030】この縮合反応は、一般に有機溶媒中で行わ れる。用いる有機溶媒としては、例えば、テトラヒドロ フランやジオキサンのようなエーテル類、N, Nージメ チルホルムアミドのようなアミド類、ジメチルスルホキ シドのようなスルホキシド類などの水と混和する溶媒ま たは、n-ヘキサンやn-ヘプタンのような脂肪族炭化 水素類、シクロヘキサンやシクロペンタンのような脂環 式炭化水素類、トルエンやキシレンのような芳香族炭化 水素類、ジクロロメタンやクロロホルムのようなハロゲ ン化脂肪族炭化水素類、クロロベンゼンやジクロロベン ゼンのようなハロゲン化芳香族炭化水素類、酢酸エチル や酢酸ブチル、酢酸アミルのようなエステル類、メチル イソブチルケトン、2ーヘプタノンのようなケトン類、 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテートやエ チレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノエチルエーテルアセテートのよう 40 なグリコールエーテルエステル類などの水と分離する溶 媒が挙げられる。これらの反応溶媒は、それぞれ単独 で、または二種以上混合して用いることができる。また この縮合反応は、脱ハロゲン化水素剤の存在下で行われ る。脱ハロゲン化水素剤としては、例えば、トリエチル アミンのような脂肪族アミン類、ピリジンのような環状 アミン類、炭酸水素ナトリウムのような無機塩基などが 用いられる。反応終了後は通常、酸、例えば酢酸などを 加えて、過剰の脱ハロゲン化水素剤が中和される。

【0031】本発明においては、キノンジアジド系感光 【0028】 2, 4, 4ートリメチルー2′, 4′, 7 so 剤を有機溶剤の溶液の形で用意し、その状態でノボラッ

ク樹脂と混合する。そのためには、上記のフェノール性 水酸基を有する化合物とキノンジアジドスルホニルハラ イドとの縮合反応を有機溶媒中で行い、反応およびその 後の中和で生成した脱ハロゲン化水素剤の塩を除去し て、キノンジアジド系感光剤を当該有機溶媒の溶液とし て得る方法、縮合反応後に別の有機溶剤を加えて溶媒交 換することにより、キノンジアジド系感光剤をこの後で 加えた有機溶剤の溶液として得る方法などが採用でき る。

【0032】また、このキノンジアジド系感光剤の有機 10 溶剤溶液は、ノボラック樹脂と混合する前に、金属分や ハロゲンイオンなどが除去されていることが望ましい。 そのためには、キノンジアジド系感光剤を水と分離する 有機溶剤溶液とし、水洗するのが好ましい。水洗は、キ ノンジアジド系感光剤の有機溶剤溶液を十分な盤の水と 混合し、攪拌後、分液することによって行うことができ る。必要により、適当な量の水を用いた水洗を複数回繰 り返すこともできる。フェノール性水酸基を有する化合 物とキノンジアジドスルホニルハライドとの縮合反応を 水と分離する有機溶媒中で行った場合は、中和後、脱ハ ロゲン化水素剤の塩を濾過等により除去し、次いで水を 加えて攪拌することにより、水洗が行われる。また、フ エノール性水酸基を有する化合物とキノンジアジドスル ホニルハライドとの縮合反応を水と混和する有機溶媒中 で行った場合は、中和後、脱ハロゲン化水素剤の塩を濾 過等により除去し、次いで水と分離する有機溶剤および 水を加えて攪拌し、分液することにより、この水と分離 する有機溶剤中にキノンジアジド系感光剤を抽出して溶 媒交換するとともに水洗する方法が採用できる。

【0033】キノンジアジド系感光剤を溶かす有機溶剤 30 は、レジスト組成物の溶剤となるもの、例えば、水と分離するケトン類やグリコールエーテルエステル類などであるのが好ましい。水洗、分液により、キノンジアジド系感光剤の有機溶剤溶液が得られるが、その後、溶液中に含まれる水分を除去するため、またレジスト組成物を製造するのに必要な濃度とするため、一般には濃縮を行うのが好ましい。

【0034】レジスト組成物のもう一つの成分であるノボラック樹脂は、通常、フェノール系化合物とアルデヒドとを、酸触媒の存在下で縮合させることにより得られる。ノボラック樹脂の原料となるフェノール系化合物としては、例えば、oー、mーまたはpークレゾール、2,5ー、3,5ーよたは3,4ーキシレノール、2,3,5ートリメチルフェノール、2ーtーブチルー5ーメチルフェノール、tーブチルハイドロキノンなどが挙げられる。また、ノボラック樹脂のもう一方の原料であるアルデヒドとしては、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、グリオキザールのような脂肪族アルデヒド類、および、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒドのような芳香族アルデヒド類が挙げられる。50

【0035】これらフェノール系化合物の1種または2 種以上と、アルデヒドの1種または2種以上とを、酸触 媒の存在下で縮合させることにより、ノボラック樹脂が 得られる。酸触媒としては、塩酸、硫酸、リン酸のよう な無機酸、シュウ酸、酢酸、p-トルエンスルホン酸の ような有機酸、酢酸亜鉛のような二価金属塩などが用い られる。縮合反応は常法に従って行うことができ、例え ば、60~120℃の範囲の温度で2~30時間程度行 われる。また、反応はバルクで行っても、適当な溶媒中 で行ってもよい。得られるノボラック樹脂は、例えば分 別などの操作を施して、そのゲル浸透クロマトグラフィ (GPC) (UV254nmの検出器を使用)によるパ ターンにおいて、ポリスチレン換算分子量で900以下 の成分の面積比が、未反応のフェノール系化合物のパタ ーン面積を除く全パターン面積に対して25%以下、さ らには20%以下となるようにしておくのが好ましい。 【0036】本発明では、このノボラック樹脂も、有機

10

【0036】本発明では、このノボラック樹脂も、有機溶剤の溶液の形で用意し、前記のキノンジアジド系感光剤の有機溶剤溶液と混合するのが好ましい。ノボラック樹脂を溶かす有機溶剤も、レジスト組成物の溶剤となるものであるのが好ましい。ノボラック樹脂に前述のような分別操作を施した場合は、その後所望により溶媒交換の操作を施すことにより、任意の有機溶剤の溶液としてノボラック樹脂を得ることができる。

【0037】本発明ではまた、レジスト組成物に、分子 量900以下でアルカリ可溶性の低分子量フェノール系 添加剤、例えば、分子内にフェノール性水酸基を少なく とも2個有する多価フェノール化合物を配合することが できる。このような低分子量フェノール系添加剤を配合 する場合は、この添加剤も、有機溶剤の溶液の形で用意 し、前記のノボラック樹脂および有機溶剤溶液の形で用 意されたキノンジアジド系感光剤と混合するのが好ましい。例えば、固体の形で用意された添加剤は、適当な有 機溶剤に溶解することにより、溶液の形にすることがで きる。ここで用いる有機溶剤も、レジスト組成物の溶剤 となるものであるのが好ましい。

【0038】レジスト組成物の溶剤は、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸発したあとに均一で平滑な途膜を与えるものがよい。このような溶剤としては、例えば、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステル類、シクロへキサノンや2ーへプタノンのようなケトン類、酢酸nーアミルのようなエステル類などが挙げられる。 これらの溶剤は、それぞれ単独で、または2種以上混合して用いることができる。また必要に応じて、乳酸エチルやャーブチロラクトンのような水と混和する有限溶剤を少量含有することもできる。

【0039】有機溶剤の溶液の形で用意されたキノンジ

77.6

771-13

11

アジド系感光剤は、ノボラック樹脂および必要ならば追加の溶剤、さらには所望に応じて用いられる低分子量フェノール系添加剤などと混合することにより、レジスト組成物となる。こうして調製されたレジスト組成物はまた、必要に応じてその他の成分、例えば染料や、ノボラック樹脂以外の樹脂などを添加物として少量含有することもできる。

【0040】本発明により製造されるレジスト組成物において、各成分の組成割合は特に限定されず、この分野で通常採用されている値であることができる。その組成割合は、キノンジアジド系感光剤の種類、低分子量フェノール系添加剤の有無などによっても変化するが、一般には、レジスト組成物の全固形分量を基準に、ノボラック樹脂は50重量%以上であり、キノンジアジド系感光剤は10~50重量%程度の範囲であり、また低分子量フェノール系添加剤を用いる場合は3~40重量%程度である。

[0041]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 限定されるものではない。例中の部および濃度表示は、 特にことわらないかぎり重量基準である。

【0042】参考例(ノボラック樹脂の製造)

四つロフラスコに、m-クレゾール148.5部、p-クレゾール121.5部、メチルイソブチルケトン252部、10%シュウ酸水溶液37.0部および90%酢酸水溶液84.8部を仕込み、100℃の油浴で加熱攪拌しながら、37.0%ホルマリン129.5部を40分かけて滴下し、その後さらに15時間反応させた。次に水洗脱水して、ノボラック樹脂を42.3%含有するメチルイソブチルケトン溶液466部を得た。GPCによるボリスチレン換算重量平均分子量は4,300であった。

【0043】この溶液450部を底抜きセパラブルフラスコに仕込み、さらにメチルイソブチルケトン909.6 部およびnーヘプタン996.1部を加えて、60℃で30分間攪拌したあと、静置し、分液した。分液で得られた下層のマスに、2ーヘプタノンを380部加え、メチルイソブチルケトンおよびnーヘプタンをエバボレーターにより除去して、ノボラック樹脂の2ーヘプタノン溶液を得た。GPCによるボリスチレン換算重量平均分子量は9,000であり、ポリスチレン換算分子量で900以下の範囲の面積比は、全パターン面積に対して14%であった。

「0044】調製例1 (感光剤溶液の製造) 下式(a)

[0045]

12

【0046】の構造を有する4-(1′, 2′, 3′, 4′, 4′a, 9′a-ヘキサヒドロ-6′-ヒドロキシー5′-メチルスピロ[シクロヘキサン-1, 9′-キサンテン]-4′a-イル)-2-メチルレゾルシノール1モルと1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロライド2モルを、ジオキサン4.72リットルに完溶させ、その溶液にトリエチルアミン2.4モルを滴下し、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロライドが検出されなくなるまで反応させた。反応終了後、酢酸0.6モルを添加して1時間攪拌し、次いで、沈殿物(アミンの塩)を濾過した。濾液に2-ヘブタノン6リットルとイオン交換水3リットルを加えて洗浄し、金属分や塩素イオンを除く処理を行った。分液後、2-ヘブタノン層を取り出し、固形分が約20%になる

【0047】調製例2~6 (別の感光剤溶液の製造) 調製例1で用いた式(a) の化合物に代えて、それぞれ下 式の構造を有する4,4'ーメチレンビス〔2-(4-ヒドロキシベンジル) -3,6-ジメチルフェノール] (下式(b):調製例2)、2,4,4-トリメチルー 2', 4', 7-トリヒドロキシフラバン (下式(c): 調製例3)、2, 3, 4, 4′ーテトラヒドロキシベン ゾフェノン(下式(d): 調製例4)、4,4'ーメチレ ンビス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル) -3,6-ジメチルフェノール](下式(e):調製例 5) または2, 6ービス (4ーヒドロキシー3ー (2-ヒドロキシー5ーメチルベンジル)-2,5-ジメチル ベンジル〕-4-メチルフェノール (下式(f):調製例 6) を同モル量ずつ用いた以外は、調製例1と同様の操 作を行って、それぞれの感光剤を約20%濃度で含む2 ーヘプタノン溶液を得た。

まで濃縮して、感光剤の2-ヘプタノン溶液を得た。

[0048]

-^

14

13 * " "

$$CH_3$$
 OH CH_3 CH_3 CH_3

【0049】調製例7 (別の方法による感光剤溶液の製造)

調製例1で用いたのと同じ4ー(1′, 2′, 3′, 4′, 4′ a, 9′ aーへキサヒドロー6′ーヒドロキシー5′ーメチルスピロ[シクロへキサンー1, 9′ーキサンテン]ー4′ aーイル)ー2ーメチルレゾルシノコール1モルと1, 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニルクロライド2モルを、2ーヘプタノン4リットルに完溶させ、その溶液にトリエチルアミン2.4モルを滴下し、1, 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニルクロライドが検出されなくなるまで反応させた。反応終了後、酢酸0.6モルを添加して1時間提拌し、次いで沈殿物(アミンの塩)を濾過した。濾液にイオン交換水3リットルを加えて洗浄し、金属分や塩素イオンを除く処理を行った。分液後、2ーヘプタノン層を固形分が約20%になるまで濃縮して、調製例1で得られたのと同様の感光剤の2ーヘプタノン溶液を得た。

【0050】調製例8~12 (別の感光剤溶液の製造) ルに調製例7で用いた4~(1', 2', 3', 4', 4' を活 a, 9' a - へキサヒドロー6'ーヒドロキシー5'ー スチルスピロ [シクロヘキサンー1, 9'ーキサンテン]ー4'a - イル) - 2 - メチルレゾルシノールに代 えて、それぞれ調製例2~6で用いたのと同じ4, 4' 溶液 - メチレンビス [2-(4-ヒドロキシベンジル) - 換え 3, 6-ジメチルフェノール] (調製例8)、2, 4, 4-トリメチルー2', 4', 7-トリヒドロキシフラ 50 た。

バン (調製例9)、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン (調製例10)、4,4'ーメチレンビス [2-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)ー3,6-ジメチルフェノール] (調製例11)、または2,6-ビス [4-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)ー2,5-ジメチルベンジル]ー4-メチルフェノール (調製例12)を同モル量ずつ用いた以外は、調製例7と同様の操作を行って、それぞれ調製例2~6で得られたのと同様の感光剤を約20%濃度で含む2-ヘブタノン溶液を得た。

【0052】調製例14~18(比較:別の粉体感光剤 の製造)

調製例13で用いた4- (1′, 2′, 3′, 4′, 4' a, 9' a - ヘキサヒドロー 6' - ヒドロキシー 5'ーメチルスピロ[シクロヘキサン-1, 9'ーキサ ンテン] - 4' a - イル) - 2 - メチルレゾルシノール に代えて、それぞれ調製例2~6で用いたのと同じ、 4, 4'ーメチレンビス [2-(4-ヒドロキシベンジ ル) -3, 6-ジメチルフェノール] (調製例14)、 2, 4, 4ートリメチルー2', 4', 7ートリヒドロ キシフラバン (調製例15)、2,3,4,4′-テト ラヒドロキシベンゾフェノン (調製例16)、4,4' ーメチレンビス [2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベ ンジル)-3,6-ジメチルフェノール] (調製例1 7)、または2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3-(2 ーヒドロキシー5ーメチルベンジル) -2, 5ージメチ ルベンジル] - 4 - メチルフェノール (調製例 1 8) を 同モル量ずつ用いた以外は、調製例13と同様の操作を 行って、それぞれの感光剤を粉体の形で得た。

【0053】調製例19(フェノール系添加剤溶液の製 造)

メタノール400g中に2,6ーキシレノール2.5モル とサリチルアルデヒド1モルを含む溶液に、p-トルエ ンスルホン酸を 0.2モル仕込み、サリチルアルデヒドが 検出されなくなるまで攪拌した。反応終了後、イオン交 換水を200g加え、結晶を十分に析出させたあと濾過 した。濾過物を60%メタノール水溶液でリンスしたあ と、2-ヘプタノン500gに溶解し、イオン交換水で 洗浄して金属分の除去を行った。次に、水が0.1%以下 となるように、濃縮および2-ヘブタノンの仕込みを繰 30 り返して、最終的に反応生成物の濃度が25%になるよ うに調整した。このようにして、下式(g) の構造を有す る4, 4' - (2-ヒドロキシベンジリデン) ジー2,6-キシレノールの2-ヘプタノン溶液を得た。

$$\begin{array}{c|ccccc} \text{CO 5 4 } & \text{CH}_3 & \text{OH} & \text{CH}_3 \\ \text{HO} & \text{CH} & \text{OH} & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{OH} & \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

【0055】調製例20 (別のフェノール系添加剤溶液 の製造)

出発物質をレゾルシノール1.2モルとシクロヘキサノン 1モルに変えた以外は調製例19と同様の操作を施し

て、下式(h) の構造を有する4-(1', 2', 3', シスピロ [シクロヘキサン-1, 9'-キサンテン]-4'a-イル) レゾルシノールを25%含有する2-ヘ

16

ブタノン溶液を得た。 [0056]

【0057】調製例21および22(別のフェノール系 添加剤溶液の製造)

それぞれ下式 (i) または(j) の構造を有する市販の 1. 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン (調製例21) または9, 9-ビス (4-ヒドロキシフ ェニル)フルオレン(調製例22)を2-ヘプタノンに 溶解し、水洗以降は調製例19と同様の操作を施して、 それぞれの化合物を25%含有する2-ヘプタノン溶液 を得た。

[0058]

【0059】調製例23(別のフェノール系添加剤溶液 の製造)

トルエン400g中にpーイソプロペニルフェノール 2.1モルと2-メチルレゾルシノール1モルを含む混合 液に、1%塩酸水溶液0.02モルを投入し、40℃で2 時間攪拌した。反応終了後、固体を濾過し、トルエンで リンスしたあと、2-ヘブタノンに溶解した。水洗以降 40 は調製例19と同様の操作を施して、下式(k) の構造を 有する4,6-ビス〔1-(4-ヒドロキシフェニル〕 -1-メチルエチル]-2-メチルレゾルシノールを2 5%含有する2ーヘプタノン溶液を得た。

[0060]

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \\ \end{array} (k)$$

【0061】調製例24 (別のフェノール系添加剤溶液の製造)

出発物質をレゾルシノール2.1モルと2, 2′ーmーフェニレンビス(2ープロパノール)1モルに変えた以外は、調製例23と同様の操作を施して、 下式(1) の構造を有する1, 3ービス [1ー(2, 4ージヒドロキシフェニル)ー1ーメチルエチル)ベンゼンを25%含有する2ーヘプタノン溶液を得た。

[0062]

$$\begin{array}{c|ccccc}
OH & CH_3 & CH_3 & OH \\
\hline
CH_3 & CH_3 & OH \\
\hline
CH_3 & CH_3 & OH
\end{array}$$

【0063】調製例25 (比較: 粉体フェノール系添加剤の製造)

メタノール400g中に2,6ーキシレノール2.5モルとサリチルアルデヒド1モルを含む溶液に、pートルエンスルホン酸を0.2モル仕込み、サリチルアルデヒドが検出されなくなるまで攪拌した。反応終了後、イオン交換水を200g加え、結晶を十分に折出させたあと滤過した。濾過物を60%メタノール水溶液でリンスしたあと、酢酸エチル200gとトルエン500gの混合液に溶解し、イオン交換水で洗浄して金属分の除去を行った。酢酸エチル濃度が5%以下になるまで濃縮後、トルエンを留去分だけ加えて十分に結晶を析出させ、濾過した。この濾過物を乾燥して、前記式(g)の構造を有する4,4′ー(2ーヒドロキシベンジリデン)ジー2,6ーキシレノールを粉体として得た。

【0064】調製例26 (比較:別の粉体フェノール系添加剤の製造)

出発物質をレゾルシノール1.2モルとシクロへキサノン1モルに変えた以外は調製例25と同様の操作を施して、前記式(h)の構造を有する4ー(1', 2', 3', 4', 4'a, 9'aーヘキサヒドロー6'ーヒドロキシスピロ[シクロヘキサンー1, 9'ーキサンテン]ー4'aーイル)レゾルシノールを粉体として得た。

【0065】調製例27 (比較:別の粉体フェノール系添加剤の製造)

トルエン400g中にp-イソプロペニルフェノール 2.1モルと2-メチルレゾルシノール1モルを含む混合 液に、1%塩酸水溶液0.02モルを投入し、40℃で2 時間攪拌した。反応終丁後、固体を濾過し、トルエンで リンスしたあと、酢酸エチル200gとトルエン500 gの混合液に溶解し、イオン交換水で洗浄して金属分の 50 除去を行った。酢酸エチル濃度が5%以下になるまで濃縮後、トルエンを留去分だけ加えて十分に結晶を析出させ、濾過した。この濾過物を乾燥して、前記式(k) の構造を有する4, 6ービス [1-(4ーヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]-2-メチルレゾルシノールを粉体として得た。

18

【0066】調製例28 (比較:別の粉体フェノール系添加剤の製造)

出発物質をレゾルシノール2.1モルと2, 2'-m-7 ェニレンビス (2-プロパノール) 1 モルに変えた以外は、調製例27と同様の操作を施して、前記式(1) の構造を有する1, 3-ビス [1-(2,4-ジヒドロキシフェニル) -1-メチルエチル] ベンゼンを粉体として得た。

【0067】 実施例

調製例5で得られた前記式(e)の構造を有する4,4'ーメチレンビス [2-(2-ヒドロキシー5-メチルベ ンジル) -3, 6-ジメチルフェノール] のキノンジア ジドスルホン酸エステルの溶液を固形分換算で7部、調 製例20で得られた前記式(h) の構造を有する4-(1', 2', 3', 4', 4' a, 9' a-\+\t ドロー6′ーヒドロキシスピロ[シクロヘキサンー1, 9'ーキサンテン]ー4'aーイル)レゾルシノールの 溶液を固形分換算で3.1部、 調製例21で得られた前 記式(i) の構造を有する1, 1-ピス (4-ヒドロキシ フェニル)シクロヘキサンの溶液を固形分換算で1.1 部、および2-ヘプタノンを仕込み、その後参考例で得 られた重量平均分子量 9,000のノボラック樹脂の溶液を 固形分換算で10.13部仕込んで投拌した。 2ーヘプタ ノンは合計で60部となるように調整した。均一化後、 精密濾過して、ポジ型フォトレジストを得た。

【0068】以上の操作を数回繰り返して、基本的に同じポジ型フォトレジストを複数ロット製造した。それぞれのロットのものをシリコンウェハーに塗布し、乾燥後所定のマスクを介して露光し、アルカリ現像液で現像して、ポジ型パターンを形成した。その結果、それぞれのロットから得られたポジ型パターンは、寸法が0.35±0.015μmの規格内に収まっていた。また原料の仕込み構度は、目標値に対して±0.15%以内に抑えることができた。

【0069】調製例1~12および19~24で得られた各成分を用いて種々に組み合わせた場合にも、上記実施例とほぼ同様の結果が得られ、改善の効果が認められた

19

【0070】比較例

調製例17で得られた前記式(e) の構造を有する4, 4'ーメチレンビス [2-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)ー3,6ージメチルフェノール]のキノンジアジドスルホン酸エステル(粉体)を7部、調製例26で得られた前記式(h)の構造を有する4-(1',2',3',4',4'a,9'a-ヘキサヒドロー6'ーヒドロキシスピロ[シクロヘキサンー1,9'ーキサンテン]ー4'aーイル)レゾルシノール(粉体)を3.1部、市阪の前記式(i)の構造を有する1,1ービ 10ス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(粉体)を1.1部および2ーヘブタノンを仕込み、その後参考例で得られた重量平均分子量9,000のノボラック樹脂の溶液を固形分換算で10.13部仕込んで提拌した。2-ヘブタノンは合計で60部となるように調整した。均一化後、精密濾過して、ポジ型フォトレジストを得た。

【0071】以上の操作を数回繰り返して、基本的に同じポジ型フォトレジストを複数ロット製造した。それぞれのロットのものをシリコンウェハーに塗布し、乾燥後所定のマスクを介して露光し、アルカリ現像液で現像して、ポジ型パターンを形成した。その結果、それぞれのロットから得られたポジ型パターンは、寸法が0.35±0.02μmに分布していた。また原料の仕込み精度は、目標値に対して±0.5%であった。

20

[0072]

【発明の効果】本発明によれば、ポジ型フォトレジストの原料の仕込み精度を向上させることができ、それから形成されるレジストパターンの寸法精度も向上させることができる。したがって本発明の方法は、精度の要求されるポジ型フォトレジストの製造、さらにはそれを用いたレジストパターンの形成に特に有用である。

20

30